

# Karta Techniczna Produktu

## ZALEWA SILIKONOWA DWUSKŁADNIKOWA 011 (kondensacyjna)



Produkt jest płynnym materiałem zalewowym, dwuskładnikowym. Utwardzanie zachodzi w temperaturze pokojowej. Materiał zapewnia przewodność cieplną i małą rozszerzalność. Idealny do zalewania lub wypełniania szczelin i wydzielających ciepło elementach elektronicznych z metalowymi obudowami lub radiatorami. Posiada doskonałą płynność przy dozowaniu i zalewaniu. Po utwardzeniu nie drywa się wskutek cyklicznego nagrzewania od powierzchni, do której przylega. Utwardzony produkt jest suchy w dotyku.

**Moduł użytkownika:** Układ należy oczyścić, odtłuścić i wysuszyć. Zawartość strzykawki (utwardzacz) dodać do pojemnika z zalewą i dokładnie wymieszać. Zalać układ i sezonować przez około 24 godziny w temperaturze pokojowej.

**Przeznaczenie:** Hermetyzacja układów elektronicznych/elektrycznych. Przetworniki energii. Świetlowodniki mocy. Zasilacze. Elektronika samochodowa. Sterowanie ruchem. Telekomunikacja. Komputery i urządzenia peryferyjne.

Użycie zalewy kondensacyjnej w układzie zamkniętym może powodować pojawienie się nieszkodliwego białego osadu, który nie wpływa na działanie układu. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w magazynach suchych w temp. nie wyższej niż 30°C.

### Opakowania:

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
100g + 8g	2	ART.AGT-219